

# LP8774x-Q1 AWR および IWR レーダー センサ用、3 個の降圧コンバータおよび 5V 昇圧回路

## 1 特長

- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
  - デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度範囲:  $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
- 機能安全に準拠したデバイス
  - 機能安全アプリケーション向けに開発
  - ASIL-C/SIL-2 までの ISO 26262 機能安全システム設計に役立つ資料を入手可能
  - 入力電源過電圧および低電圧の監視
  - レギュレータ出力過電圧および低電圧の監視
  - 1 つの外部レールに対する過電圧および低電圧監視
  - Q&A ウォッチドッグ
  - レベルまたは PWM エラー信号モニタ (ESM)
  - BIST および CRC
- 入力電圧: 公称 3.3V (3V~4V の範囲)
- 3 つの低ノイズの降圧 DC/DC コンバータ:
  - 出力電圧: 0.9V~1.9V, 0.8V (BUCK3), 0.82V (BUCK3)
  - 最大出力電流: 3A/3A/3A
  - スイッチング周波数: 4.4MHz, 8.8MHz, 17.6MHz
- 5V 昇圧コンバータ
  - 最大出力電流: 350mA
- 150mA (LDO)
  - 1.8V または 3.3V の出力電圧
- 出力短絡および過負荷保護
- 入力過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)
- 過熱警告および保護
- シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI)

## 2 アプリケーション

- 短距離と中距離のコーナー・レーダー
- 長距離フロント・レーダー
- 超短距離レーダー
- 低リップル、低ノイズのアプリケーション

## 3 概要

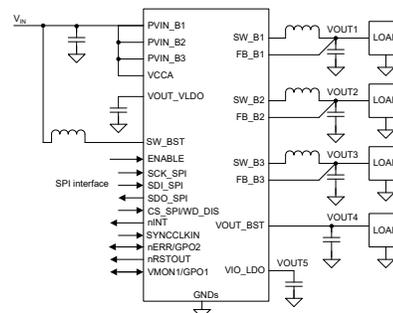
LP8774x-Q1 デバイスは、車載用および産業用のさまざまなレーダー アプリケーションで使用する AWR と IWR の各 MMIC (ミリ波 IC) のパワー マネージメント要件を満たす設計を採用しています。このデバイスは、3 個の降圧 DC/DC コンバータ、1 個の 5V 昇圧コンバータ、1 個の 1.8V/3.3V LDO を搭載しています。この LDO は昇圧コンバータから電力を受け入れ、xWR I/O に電源を供給するようになっています。SPI シリアル インターフェイスとイネーブル信号により、デバイスが制御されます。

この降圧型 DC/DC コンバータは、4.4MHz、8.8MHz、17.6MHz のスイッチング周波数をプログラム可能です。スイッチング周波数が高く、また、広い周波数範囲にわたってノイズが低いので、パッシブ フィルタリングが最小限または不要である LDO フリーの電源ソリューションを実現します。高スイッチング周波数により、MMIC RF レールの発熱と過渡セトリングが改善されます。スイッチング クロックは、RF 性能の最適化のため強制的に PWM モードに設定され、外部クロックと同期することもできます。このデバイスはリモート電圧検出に対応しており、レギュレータ出力とポイント オブ ロード (POL) との間の IR 降下を補償して、出力電圧の精度を高めることができます。

### パッケージ情報

部品番号 (1)	パッケージ	パッケージ サイズ (2)	本体サイズ (公称)
LP8774x-Q1	RXV (VQFN-HR, 28)	4.50mm × 5.00mm	4.50mm × 5.00mm

- 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
- パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。



アプリケーション概略図



## Table of Contents

1 特長.....	1	6.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	6
2 アプリケーション.....	1	6.3 サポート・リソース.....	6
3 概要.....	1	6.4 Trademarks.....	6
4 概要 (続き).....	3	6.5 静電気放電に関する注意事項.....	6
5 Pin Configuration and Functions.....	4	6.6 用語集.....	6
6 Device and Documentation Support.....	6	7 Revision History.....	6
6.1 Documentation Support.....	6	8 Mechanical, Packaging, and Orderable Information....	6

## 4 概要 (続き)

LP8774x-Q1 デバイスは、プログラム可能なスタートアップとシャットダウンの遅延、および ENABLE 信号に同期したシーケンスをサポートしています。このシーケンスには、外部レギュレータ、ロード スイッチ、プロセッサ リセットを制御するための GPO 信号も含めることができます。デバイスのデフォルト設定は不揮発性メモリ (NVM) にプログラムされています。このデバイスは、出力スルー レートを制御し、デバイスのスタートアップ時に出力電圧のオーバーシュートおよび突入電流を最小化します。

このデータシートは、検証済みのように、すべてのレジスタ設定も含めてスーパーセット デバイスに適用され、以下の標準型番 LP8774x-Q1 と注文可能な型番 **LP8774xyzzRXVRQ1** を記載しています。

### LP8774xyzzRXVRQ1

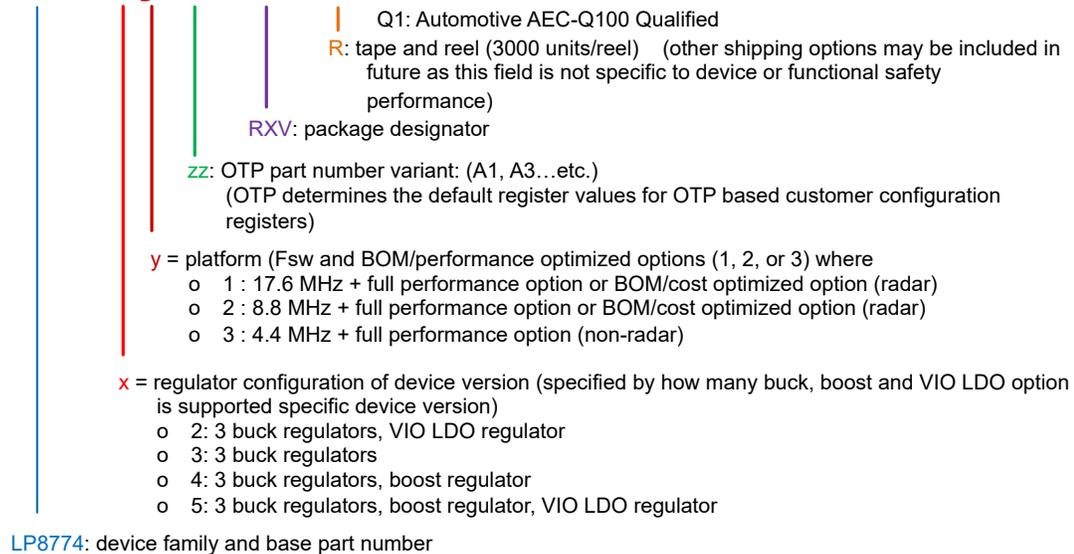


図 4-1. LP8774x-Q1 の注文可能な型番体系

## 5 Pin Configuration and Functions

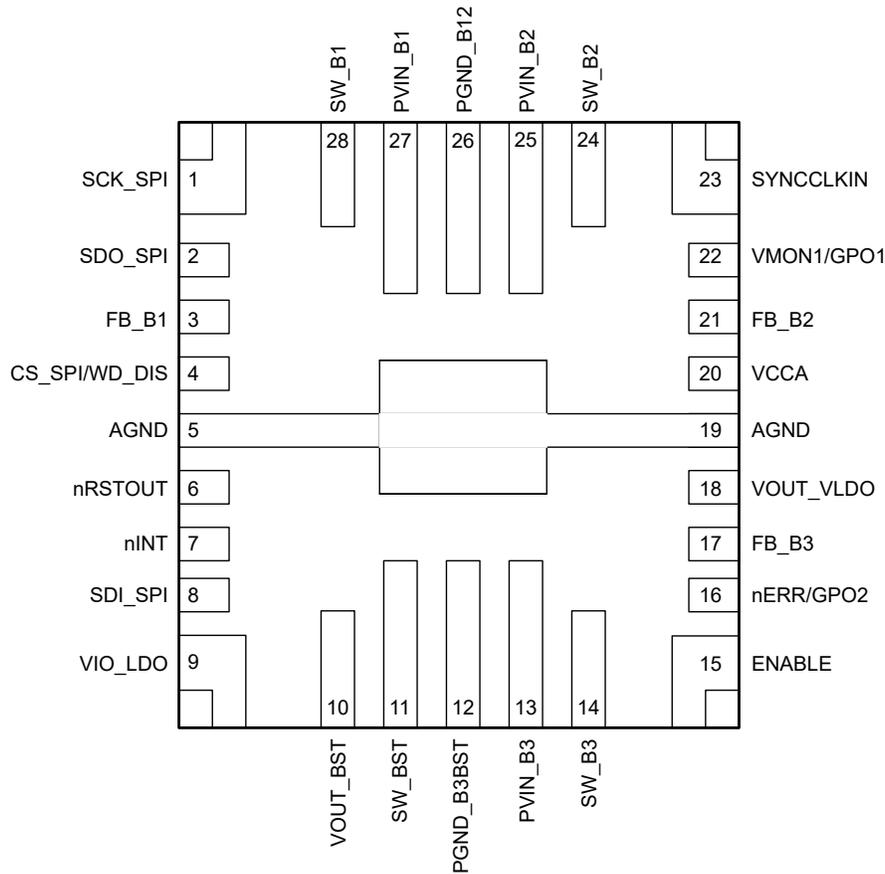


図 5-1. RXV Package, 28-Pin VQFN-HR (Top View)

表 5-1. Pin Functions

PIN		I/O	TYPE	DESCRIPTION	CONNECTION IF NOT USED
NAME	NO.				
SCK_SPI	1	I	Digital	Clock signal for SPI interface.	Ground
SDO_SPI	2	O	Digital	Output data signal for SPI interface.	Floating
FB_B1	3	—	Analog	Output voltage feedback (positive) for BUCK1.	Ground
CS_SPI/ WD_DIS	4	I	Digital	Primary function: Chip select signal for SPI interface.	VCCA
		I	Digital	Alternative programmable function: Watchdog Deactivation Input.	Not applicable
AGND	5	—	Ground	Ground.	Ground
NRSTOUT	6	O	Digital	Reset output.	Floating
nINT	7	O	Digital	Interrupt output and CAN PHY control or both.	Floating
SDI_SPI	8	I	Digital	Input data signal for SPI interface.	Ground
VIO_LDO	9	—	Analog	IO supply from the internal LDO or from external source. LDO active: regulator filter node. LDO inactive: input for connecting to an external IO supply source, with input filtering capacitor placed.	Not applicable
VOUT_BST	10	—	Analog	BOOST active: BOOST output (internally connected as VIO_LDO input). BOOST inactive and VIO_LDO inactive: short with VIO_LDO. BOOST inactive and VIO_LDO active: input for connecting to an external supply used as VIO_LDO input.	External supply
SW_BST	11	—	Analog	When BOOST active: BOOST input. When BOOST inactive: short with VOUT_BST.	VOUT_BST

**表 5-1. Pin Functions (続き)**

PIN		I/O	TYPE	DESCRIPTION	CONNECTION IF NOT USED
NAME	NO.				
PGND_B3BST	12	—	Ground	Power ground for BUCK3 and BOOST.	Ground
PVIN_B3	13	—	Power	Power input for BUCK3. The separate power pins PVIN_Bxx are not connected together internally – PVIN_Bxx and VCCA pins must be connected together in the application and be locally bypassed.	System supply
SW_B3	14	—	Analog	BUCK3 switch node.	Floating
ENABLE	15	I	Digital	Programmable ENABLE signal.	Not applicable
nERR/GPO2	16	I	Digital	Primary function: System MCU Error Monitoring Input.	Ground
		O	Digital	Alternative programmable function: General Purpose Output signal (GPO2).	Floating
		O	Digital	Alternative programmable function: Fault Communication Output signal (FAULT2).	Floating
FB_B3	17	—	Analog	Output voltage feedback (positive) for BUCK3.	Ground
VOUT_VLDO	18	—	Power	LDO regulator filter node. LDO is used for internal purposes. No external load allowed.	-
AGND	19	—	Ground	Ground.	Ground
VCCA	20	—	Power	Supply voltage for internal LDO. VCCA and PVIN_Bxx pins must be connected together in the application and be locally bypassed.	System supply
FB_B2	21	—	Analog	Output voltage feedback (positive) for BUCK2.	Ground
VMON1/ GPO1	22	—	Analog	Voltage monitoring input.	Ground
		O	Digital	Alternative programmable function: General Purpose Output signal (GPO1).	Floating
		O	Digital	Alternative programmable function: Fault Communication Output signal (FAULT1).	Floating
		O	Digital	Alternative programmable function: CAN PHY control (CAN_DIS).	Floating
SYNCCLKIN	23	I	Digital	External clock input.	Ground
SW_B2	24	—	Analog	BUCK2 switch node.	Floating
PVIN_B2	25	—	Power	Power input for BUCK2. The separate power pins PVIN_Bxx are not connected together internally – PVIN_Bxx and VCCA pins must be connected together in the application and be locally bypassed.	System supply
PGND_B12	26	—	Ground	Power ground for BUCK1 and BUCK2.	Ground
PVIN_B1	27	—	Power	Power input for BUCK1. The separate power pins PVIN_Bxx are not connected together internally – PVIN_Bxx and VCCA pins must be connected together in the application and be locally bypassed.	System supply
SW_B1	28	—	Analog	BUCK1 switch node.	Floating

## 6 Device and Documentation Support

### 6.1 Documentation Support

### 6.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、[www.tij.co.jp](http://www.tij.co.jp) のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

### 6.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

### 6.4 Trademarks

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

### 6.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

### 6.6 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

## 7 Revision History

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

### Changes from Revision A (November 2022) to Revision B (June 2024) Page

• 「製品情報」表を「パッケージ情報」表に変更.....	1
•  4-1 を追加.....	3

### Changes from Revision \* (October 2021) to Revision A (November 2022) Page

• ドキュメントのステータスを「事前情報」から「量産データ」に変更.....	1
--	---

## 8 Mechanical, Packaging, and Orderable Information

The following pages include mechanical, packaging, and orderable information. This information is the most current data available for the designated devices. This data is subject to change without notice and revision of this document. For browser-based versions of this data sheet, refer to the left-hand navigation.

## 重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated

**PACKAGING INFORMATION**

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package   Pins	Package qty   Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
<a href="#">LP877432A8RXVRQ1</a>	Active	Production	VQFN-HR (RXV)   28	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU   SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	LP8774 32A8-Q1
LP877432A8RXVRQ1.A	Active	Production	VQFN-HR (RXV)   28	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	LP8774 32A8-Q1
<a href="#">LP877442A9RXVRQ1</a>	Active	Production	VQFN-HR (RXV)   28	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU   SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	LP8774 42A9-Q1
LP877442A9RXVRQ1.A	Active	Production	VQFN-HR (RXV)   28	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	LP8774 42A9-Q1
<a href="#">LP87745101RXVRQ1</a>	Active	Production	VQFN-HR (RXV)   28	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU   SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	LP8774 5101-Q1
LP87745101RXVRQ1.A	Active	Production	VQFN-HR (RXV)   28	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	LP8774 5101-Q1
<a href="#">LP877451A1RXVRQ1</a>	Active	Production	VQFN-HR (RXV)   28	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU   SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	LP8774 51A1-Q1
LP877451A1RXVRQ1.A	Active	Production	VQFN-HR (RXV)   28	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	LP8774 51A1-Q1
<a href="#">LP877452A7RXVRQ1</a>	Active	Production	VQFN-HR (RXV)   28	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU   SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	LP8774 52A7-Q1
LP877452A7RXVRQ1.A	Active	Production	VQFN-HR (RXV)   28	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	LP8774 52A7-Q1

(1) **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

**Important Information and Disclaimer:**The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

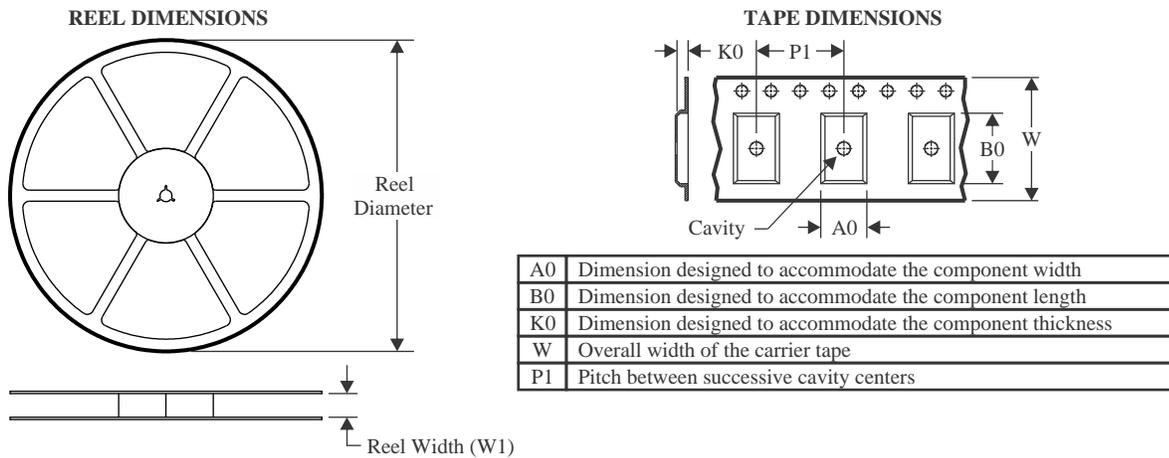
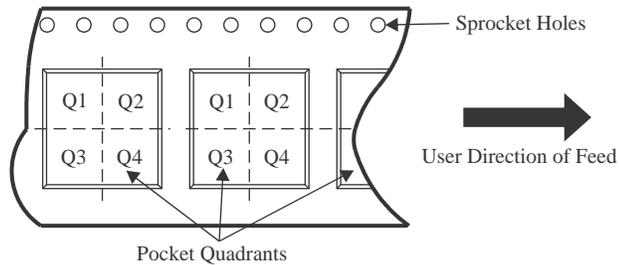
In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

**OTHER QUALIFIED VERSIONS OF LP87745-Q1 :**

- Catalog : [LP87745](#)

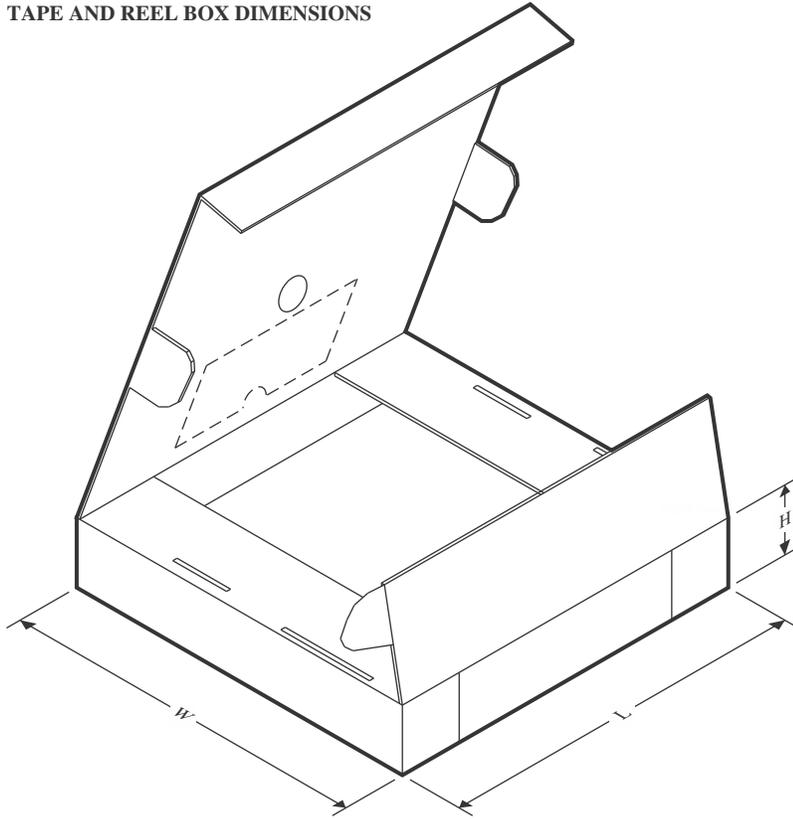
NOTE: Qualified Version Definitions:

- Catalog - TI's standard catalog product

**TAPE AND REEL INFORMATION**

**QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE**


\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
LP877432A8RXVRQ1	VQFN-HR	RXV	28	3000	330.0	12.4	4.8	5.3	1.15	8.0	12.0	Q1
LP877442A9RXVRQ1	VQFN-HR	RXV	28	3000	330.0	12.4	4.8	5.3	1.15	8.0	12.0	Q1
LP87745101RXVRQ1	VQFN-HR	RXV	28	3000	330.0	12.4	4.8	5.3	1.15	8.0	12.0	Q1
LP877451A1RXVRQ1	VQFN-HR	RXV	28	3000	330.0	12.4	4.8	5.3	1.15	8.0	12.0	Q1
LP877452A7RXVRQ1	VQFN-HR	RXV	28	3000	330.0	12.4	4.8	5.3	1.15	8.0	12.0	Q1

**TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS**


\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
LP877432A8RXVRQ1	VQFN-HR	RXV	28	3000	367.0	367.0	35.0
LP877442A9RXVRQ1	VQFN-HR	RXV	28	3000	367.0	367.0	35.0
LP87745101RXVRQ1	VQFN-HR	RXV	28	3000	367.0	367.0	35.0
LP877451A1RXVRQ1	VQFN-HR	RXV	28	3000	367.0	367.0	35.0
LP877452A7RXVRQ1	VQFN-HR	RXV	28	3000	367.0	367.0	35.0

## 重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適したテキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、ます。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されているテキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかるテキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265  
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated